CAPACITOR AND PRODUCTION METHOD FOR THE CAPACITOR

Patent number:

WO2004070749

Publication date:

2004-08-19

Inventor:

NAITO KAZUMI (JP); YABE SHOJI (JP)

Applicant:

SHOWA DENKO KK (JP); NAITO KAZUMI (JP); YABE

SHOJI (JP)

Classification:

- international:

H01G9/028; H01G9/032; H01G9/04; H01G4/10;

H01G4/14

- european:

Application number: WO2004JP01235 20040206 Priority number(s): JP20030030766 20030207

Also published as:

常 EP1592029 (A

Cited documents:

JP11340102 JP1021913

JP2002093666 JP2000232033

JP1175714

Report a data error he

Abstract of WO2004070749

A method of producing a capacitor which uses a conductor formed with a dielectric layer on the surface thereof as one electrode and a semiconductor layer as the other electrode, wherein an electric fine defec is produced in the dielectric layer before the semiconductor layer is formed on the dielectric layer by a conduction method. The capacitor according to this production method has a good capacity appearance rate, a low ESR and an excellent reliability.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2004 年8 月19 日 (19.08.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/070749 A1

(51) 国際特許分類7: H01G 9/028, 9/032, 9/04, 4/10, 4/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/001235

(22) 国際出願日:

2004年2月6日 (06.02.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003 30766 2003 年2 月7 月

特願2003-30766 2003 年2 月7 日 (07.02.2003) JI

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 昭和電工 株式会社 (SHOWA DENKO K.K.) [JP/JP]; 〒105-8518 東京都港区 芝大門一丁目 1 3番9号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 内藤 一美 (NAITO,Kazumi) [JP/JP]; 〒267-0056 千葉県 千葉市 緑区大野台一丁目 1番 1号 昭和電工株式会社 研究 開発センター内 Chiba (JP). 矢部 正二 (YABE,Shoji) [JP/JP]; 〒267-0056 千葉県 千葉市 緑区大野台一丁 目 1番 1号 昭和電工株式会社 研究開発センター内 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 大家 邦久 (OHIE, Kunihisa); 〒103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町 2 丁目 2番 6号 堀口第 2ビル 7 階 大家特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CAPACITOR AND PRODUCTION METHOD FOR THE CAPACITOR

🏲 (54) 発明の名称: コンデンサおよび該コンデンサの製造方法

(57) Abstract: A method of producing a capacitor which uses a conductor formed with a dielectric layer on the surface thereof as one electrode and a semiconductor layer as the other electrode, wherein an electric fine defect is produced in the dielectric layer before the semiconductor layer is formed on the dielectric layer by a conduction method. The capacitor according to this production method has a good capacity appearance rate, a low ESR and an excellent reliability.

(57) 要約: 表面に誘電体層を形成した導電体を一方の電極とし、半導体層を他方の電極としたコンデンサの製造方法において、該誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製した後に、通電手法により前記半導体層を誘電体層上に形成するコンデンサの製造方法に関する。本発明の製造方法により得られるコンデンサは容量出現率が良好で、低ESRであり、信頼性に優れている。

明細書

コンデンサおよび該コンデンサの製造方法

5 技術分野

本発明は、容量出現率が良好で、等価直列抵抗(ESR)が低く信頼性のあるコンデンサおよびそのコンデンサの製造方法に関する。

背景技術

- 10 例えば、パソコン等に使用されるCPU (Central Processing unit) 周りのコンデンサは、高リップル (ripple) 電流通過時の発熱を低くすること、電圧変動を抑えること、及び高容量かつ低ESRであることが求められており、一般に、アルミ固体電解コンデンサやタンタル固体電解コンデンサが複数個並列に使用されている。
- 15 前記した固体電解コンデンサは、表面層に微細の細孔を有するアルミ箔や、 内部に微小な細孔を有するタンタル焼結体を一方の電極として、該電極の表 層に形成した誘電体層と該誘電体層上に設けられた他方の電極(通常は、半 導体層)とから構成されている。

前述した一方の電極の細孔表面全てに他方の電極である半導体を覆い尽く 20 すと、一方の電極が持つコンデンサとしての期待容量を100%満たすこと ができるが、半導体層を100%近く覆い尽くすには多大な時間を有するば かりでなく、作製したコンデンサを半田で基板に実装したときの半田熱で素 子に熱応力がかかるためにコンデンサの漏れ電流値(以下、LC値と略すこ とがある。)が上昇することがあった。

25

発明の開示

本発明者等は、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、比較的短時間で、一方の電極の細孔表面積から期待される容量を、ほとんど100%近く維持して、さらに実装後のLC上昇を緩和することが可能な半導体層の形成方法を見出し、本発明を完成するに至った。

- 5 すなわち、本発明は、以下のコンデンサの製造方法、その方法で作製され たコンデンサ、およびそのコンデンサを使用した電子機器に関する。
 - 1.表面に誘電体層を形成した導電体を一方の電極とし、半導体層を他方の電極としたコンデンサの製造方法において、前記誘電体層に電気的な微小欠陥部分を導電体表面積当りの漏れ電流値が500μA/m²以下となるよう
- 10 に作製した後に、通電手法により前記半導体層を誘電体層上に形成することを特徴とするコンデンサの製造方法。
 - 2. 導電体が、金属、無機半導体、有機半導体およびカーボンから選ばれる 少なくとも1種ある前記1に記載のコンデンサの製造方法。
- 3. 導電体が、金属、無機半導体、有機半導体およびカーボンから選ばれる 15 少なくとも1種の導電体を表層に有する積層体である前記1に記載のコンデンサの製造方法。
 - 4. 半導体が、有機半導体および無機半導体から選ばれる少なくとも1種の 半導体である前記1に記載のコンデンサの製造方法。
- 5. 誘電体が、金属酸化物および高分子から選ばれる少なくとも1種の誘電 20 体である前記1に記載のコンデンサの製造方法。
 - 6. 金属酸化物が、金属元素を有する導電体を化成することによって得られる金属酸化物である前記 5 に記載のコンデンサの製造方法。
 - 7. 誘電体層に形成する電気的な微小欠陥部分を、表面に誘電体層を形成した導電体をその誘電体層の腐食性気体または腐食性液体に接触させることに
- 25 よって作製する前記1に記載のコンデンサの製造方法。
 - 8. 腐食性気体が、ハロゲンガス、または酸あるいはアルカリ成分を含む水

蒸気、空気、窒素あるいはアルゴンガスである前記7に記載のコンデンサの 製造方法。

- 9. 腐食性液体が、水または有機溶液に、ハロゲン成分、酸あるいはアルカリ成分を含有させた溶液である前記7に記載のコンデンサの製造方法。
- 5 10. 誘電体層に形成する電気的な微小欠陥部分を、表面に誘電体層を形成 した導電体に微小接触物を付着させることによって作製する前記1記載のコ ンデンサの製造方法。
 - 11. 微小接触物が、金属酸化物、塩、遷移元素を含む無機化合物、遷移元素を含む有機化合物、および高分子化合物から選ばれる少なくとも1種である前記10に記載のコンデンサの製造方法。

10

12. 有機半導体が、ベンゾピロリン4量体とクロラニルからなる有機半導体、テトラチオテトラセンを主成分とする有機半導体、テトラシアノキノジメタンを主成分とする有機半導体、下記一般式(1)または(2)

$$\begin{bmatrix}
R^1 & R^2 \\
X & X \\
R^5
\end{bmatrix}$$
(1)
$$\begin{bmatrix}
R^1 & R^2 \\
X & R^5
\end{bmatrix}$$
(2)

- 15 (式中、 $R^1 \sim R^4$ は水素原子、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基または炭素数 $1 \sim 6$ のアルコキシ基を表わし、これらは互いに同一であっても相違してもよく、Xは酸素、イオウまたは窒素原子を表わし、 R^5 はXが窒素原子のときのみ存在して水素原子または炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基を表わし、 R^1 と R^2 及び R^3 と R^4 は、互いに結合して環状になっていてもよい。)
- 20 で示される繰り返し単位を含む高分子にドーパントをドープした電導性高分子を主成分とした有機半導体から選択される少なくとも1種である前記4に

記載の固体電解コンデンサの製造方法。

15

13.一般式(1)で示される繰り返し単位を含む高分子が、下記一般式(3)

$$\begin{bmatrix}
R^6O & OR^7 \\
S
\end{bmatrix}$$
(3)

(式中、R⁶及びR⁷は、各々独立して水素原子、炭素数1~6の直鎖状もし 5 くは分岐状の飽和もしくは不飽和のアルキル基、または該アルキル基が互い に任意の位置で結合して、2つの酸素元素を含む少なくとも1つ以上の5~ 7員環の飽和炭化水素の環状構造を形成する置換基を表わし、前記環状構造 は置換されていてもよいビニレン結合、または置換されていてもよいフェニ レン構造を含んでいてもよい。)

10 で示される構造単位を繰り返し単位として含む高分子である前記12に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

14. 高分子が、ポリアニリン、ポリオキシフェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリチオフェン、ポリフラン、ポリピロール、ポリメチルピロール、及びこれらの置換誘導体及び共重合体から選択される前記12に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

15. 高分子が、ポリ (3, 4-エチレンジオキシチオフェン) である前記 14に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

16. 無機半導体が、二酸化モリブデン、二酸化タングステン、二酸化鉛、 及び二酸化マンガンから選ばれる少なくとも1種の化合物である前記4に記 20 載の固体電解コンデンサの製造方法。

17. 半導体の電導度が10⁻²~10³S/cmの範囲である前記1に記載の

固体電解コンデンサの製造方法。

18.前記1乃至17のいずれかに記載の製造方法で作製されたコンデンサ。

- 19. 前記18に記載のコンデンサを使用した電子回路。
- 20. 前記18に記載のコンデンサを使用した電子機器。

5

25

発明の実施の形態

本発明のコンデンサの製造方法の一形態を説明する。

本発明のコンデンサに使用される導電体の一例として、金属、無機半導体、 有機半導体、カーボン、これらの少なくとも1種の混合物、表層に前記導電 10 体を積層した積層体が挙げられる。

金属として、好ましくは、アルミニウム、鉄、ニッケル、タンタル、銅、ニオブ、錫、亜鉛、鉛、チタン、ジルコニウム、マンガンが挙げられ、無機半導体として、二酸化鉛、二酸化モリブデン、二酸化タングステン、一酸化ニオブ、二酸化スズ、一酸化ジルコニウム等の金属酸化物が挙げられ、有機半導体として、ポリピロール、ポリチオヘン、ポリアニリンおよびこれら高分子骨格を有する置換体、共重合体等の導電性高分子、テトラシアノキノジメタン(TCNQ)とテトラチオテトラセンとの錯体、TCNQ塩等の低分子錯体が挙げられ、表層に該導電体を積層した積層体として、前記導電体を紙、絶縁性高分子、ガラス等に積層した積層体が挙げられる。

20 導電体として金属を使用する場合、金属の一部を、炭化、燐化、ホウ素化、 窒化、硫黄化から選ばれる少なくとも1種の処理を行ってから使用してもよ い。

導電体の形状として、例えば、箔状、板状、棒状、導電体自身を粉状にして成形または成形後焼結した形状等が挙げられる。導電体の表面を、微細な細孔を有するようにエッチング等で処理しておいてもよい。導電体自身を粉状にして成形した成形体形状の場合または成形後焼結した形状の場合、成形

圧力を適当に選択することにより、成形体または焼結後の内部に微小な細孔を設けることができる。また、導電体自身を粉状にして成形した成形体形状の場合または成形後焼結した成形体の場合、成形時に別途用意した引き出しリード線の一部を入れて導電体と共に成形しておき、該引き出しリード線の箇所を、コンデンサの一方の電極の引き出しリードとすることもできる。

本発明の導電体表面に形成させる誘電体層としては、金属酸化物および高分子から選ばれる少なくとも1種の誘電体が挙げられる。具体例としてはTa2O5、A12O3、Zr2O3、Nb2O5等の金属酸化物から選ばれる少なくとも1つを主成分(50質量%以上の成分)とする誘電体層、セラミックコンデンサやフィルムコンデンサで用いられる誘電体層が挙げられる。前者の金属酸化物から選ばれる少なくとも1つを主成分とする誘電体層の場合、その金属酸化物の金属元素を有する前記導電体を化成することによって誘電体層を形成すると、作製したコンデンサは極性をもち電解コンデンサとなる。セラミックコンデンサやフィルムコンデンサで用いられる誘電体層として、

15

20

例えば、本出願人による特開昭63-29919号公報に開示したフッ素樹脂、ポリエステル系樹脂等、及び特開昭63-34917号公報に記載したペロプスカイト型化合物等の誘電体層を例として挙げることができる。また、金属酸化物から選ばれる少なくとも1つを主成分とする誘電体層やセラミックコンデンサやフィルムコンデンサで用いられる誘電体層を複数積層して使用してもよい。また金属酸化物から選ばれる少なくとも1つを主成分とする誘電体やセラミックコンデンサやフィルムコンデンサで従来公知の誘電体を混合した誘電体層でもよい。

一方、本発明のコンデンサの他方の電極としては、有機半導体および無機 半導体から選ばれる少なくとも1種の化合物が挙げられる。

25 有機半導体の具体例としては、ベンゾピロリン4量体とクロラニルからなる有機半導体、テトラチオテトラセンを主成分とする有機半導体、テトラシ

アノキノジメタンを主成分とする有機半導体、下記一般式 (1) または (2) で示される繰り返し単位を含む高分子にドーパントをドープした導電性高分子を主成分とした有機半導体が挙げられる。

$$\begin{bmatrix}
R^1 & R^2 \\
X & X \\
R^5
\end{bmatrix}$$
(1)
$$\begin{bmatrix}
R^1 & R^2 \\
X & R^5
\end{bmatrix}$$
(2)

式(1)および(2)において、R¹~R⁴は水素、炭素数1~6のアルキル基または炭素数1~6のアルコキシ基を表わし、これらは互いに同一であっても相違してもよく、Xは酸素、イオウまたは窒素原子を表わし、R⁵はXが窒素原子のときのみ存在して水素または炭素数1~6のアルキル基を表わし、R¹とR²およびR³とR⁴は、互いに結合して環状になっていてもよい。さらに、本発明においては、前記一般式(1)で示される繰り返し単位を含む導電性高分子としては、好ましくは下記一般式(3)で示される構造単位を繰り返し単位として含む導電性高分子が挙げられる。

$$\begin{bmatrix}
R^6O & OR^7 \\
S & & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& &$$

式中、 R^6 及び R^7 は、各々独立して水素原子、炭素数 $1\sim6$ の直鎖状もし 15 くは分岐状の飽和もしくは不飽和のアルキル基、または該アルキル基が互い

に任意の位置で結合して、2つの酸素元素を含む少なくとも1つ以上の5~7員環の飽和炭化水素の環状構造を形成する置換基を表わす。また、前記環状構造には置換されていてもよいビニレン結合を有するもの、置換されていてもよいフェニレン構造のものが含まれる。

5 このような化学構造を含む導電性高分子は、荷電されており、ドーパント がドープされる。ドーパントには公知のドーパントが制限なく使用できる。

式(1) 乃至(3) で示される繰り返し単位を含む高分子としては、例えば、ポリアニリン、ポリオキシフェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリチオフェン、ポリフラン、ポリピロール、ポリメチルピロール、およびこれらの置換誘導体や共重合体などが挙げられる。中でも、ポリピロール、ポリチオフェン及びこれらの置換誘導体(例えば、ポリ(3,4ーエチレンジオキシチオフェン)等)が好ましい。

10

15

20

無機半導体の具体例としては、二酸化モリブデン、二酸化タングステン、二酸化鉛、二酸化マンガン等から選ばれる少なくとも1種の化合物が挙げられる。

上記有機半導体および無機半導体として、電導度10⁻²~10³S/cmの ものを使用すると、作製したコンデンサのESR値が小さくなり好ましい。

本発明においては、上記半導体層を前述した誘電体層上に形成する方法としては、該誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製した後に、通電手法により半導体層を形成する。誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製するには、誘電体層を形成する途中または形成後に、前記誘電体層を腐食する気体(腐食性気体)または液体(腐食性液体)、好ましくは腐食性気体に接触させるか、または前記誘電体層に複数の微小接触物を付着させるか、またはこれら複数の操作を行うことによって達成できる。微小欠陥部分の形成は、前記接触または付着させる物質の濃度、接触時間、及び微小欠陥部分の形成処理回数により調整できる。なお、本発明においては、前記の操作後のLC値の上

昇(電気的な劣化)の確認により、電気的な微小欠陥部分が形成されたもの と見做す。

腐食性気体の代表例としては、ハロゲンガス、または酸あるいはアルカリ 成分を水蒸気、空気、窒素ガスあるいはアルゴンガスに含ませたガス等の少なくとも1つが挙げられる。腐食性液体の代表例として、水やアルコール等 の有機溶液に、ハロゲン成分、酸あるいはアルカリ成分を含有させた溶液が 挙げられる。

腐食性気体や腐食性液体の濃度及び誘電体層への接触時間は、素子の大きさ、細孔径、細孔深さにより、最適値は異なり予め行う予備実験によって決定される。腐食性気体や腐食性液体に接触させることによって、誘電体層に電気的な微小欠陥部が形成される。

10

15

20

25

誘電体層に付着させる複数の微小接触物としては、無機または有機の材料から選ばれる少なくとも1種の材料が挙げられる。無機の材料としては、金属酸化物、塩、遷移元素を含んだ無機化合物等が例示できる。有機の材料として、塩、遷移元素を含んだ有機化合物、高分子化合物等が例示できる。無機または有機の材料は、絶縁体であっても半導体または導体であってもよいが、作製したコンデンサのESR値を小さくするためには、電導度10-2S/cm~10³S/cmの半導体、または導体である方が好ましい。微小接触物が誘電体層の全面を覆うと電気的な劣化が大きくなりすぎるため好ましくない。無機または有機の材料を、表面に誘電体層を有する前記導電体に接触させることにより、誘電体上に複数の微小接触物を設けることができる。無機または有機の材料が固体の場合は、例えば、適当な溶媒に溶解させることによって誘電体層に接触させ、後に溶媒を乾燥飛散させればよい。あるいは、溶液のかわりに微小接触物が分散しているゾルを用いてもよい。無機または有機の材料の前駆体を導電体上で反応させて微小接触物としてもよい。微小接触物の大きさは、導電体の細孔径より小さいことが好ましい。微小接触物

が、誘電体層上に存在することにより誘電体に電気的な劣化が生じる。誘電 体層の電気的な劣化は、通常後記するような誘電体層の修復を行わない限り 劣化の程度は大きく変化しない。

表面に誘電体層が形成された導電体を電解液に漬け導電体表面積当りの漏れ電流(LC)値を測定することにより、誘電体層の電気的な劣化の具合を判断することができる。前述した、誘電体層の電気的な劣化を行ってLC値を、 500μ A/導電体の表面積 m^2 以下、好ましくは、 100μ A/導電体の表面積 m^2 以下、好ましくは、 100μ A/導電体の表面積 m^2 以下、さらに好ましくは、 30μ A/導電体の表面積 m^2 以下にしておくと後述する電気的手法による半導体層の形成が比較的きれいに行われ、局部的な半導体層の塊が生じないことから半導体層の被覆率が大きくなり、また作製したコンデンサのLC値が良好になる。誘電体層のLC値を希望範囲にしておくために誘電体層の電気的な劣化が終了した後に、誘電体層の修復を行ってもよい。

5

10

20

25

修復手法として、劣化後の誘電体層を有する導電体を別途用意した電解液 15 中に浸漬し、通電する方法が挙げられる。電解液の種類、電解液の温度・修 復時間等は、予備実験によって予め決定しておくことができる。

本発明においては、誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製した後に、通電手法により前記半導体層を誘電体層上に形成する。通電手法としては、例えば、通電によって半導体となる半導体前駆体を溶解した溶液中に、前記電気的な微小欠陥部分を形成した誘電体層が存在する導電体を浸漬させ、該導電体を電極とし、別途用意した電極との間に電圧印加することにより半導体層を形成する方法が挙げられる。通電途中に前記導電体を溶液から引き上げ、洗浄乾燥した後、酸または塩が溶解した電解液中に通電途中の導電体を浸漬し加電することによって前記通電による導電体の微小な欠陥の修復を計ってもよい。また、このように引き上げと修復を複数回繰り返してもよい。

本発明のコンデンサでは、前述した方法等で形成された半導体層の上に外

部引き出しリード(例えば、リードフレーム)との電気的接触をよくするために、電極層を設けてもよい。

電極層としては、例えば、導電ペーストの固化、メッキ、金属蒸着、耐熱性の導電樹脂フィルムの形成等により形成することができる。導電ペーストとしては、銀ペースト、銅ペースト、アルミペースト、カーボンペースト、ニッケルペースト等が好ましいが、これらは1種を用いても2種以上を用いてもよい。2種以上を用いる場合、混合してもよく、または別々の層として重ねてもよい。導電ペーストを適用した後、空気中に放置するか、または加熱して固化せしめる。メッキとしては、ニッケルメッキ、銅メッキ、銀メッキ、アルミメッキ等が挙げられる。また蒸着金属としては、アルミニウム、ニッケル、銅、銀等が挙げられる。

具体的には、例えば他方の電極上にカーボンペースト、銀ペーストを順次 積層しエポキシ樹脂のような材料で封止してコンデンサが構成される。この コンデンサは、導電体に前もって接続された、または後で接続された金属線 からなるリードを有していてもよい。

以上のような構成の本発明のコンデンサは、例えば、樹脂モールド、樹脂 ケース、金属性の外装ケース、樹脂のディッピング、ラミネートフィルムに よる外装などの外装により各種用途のコンデンサ製品とすることができる。

また、本発明で製造されたコンデンサは、例えば、電源回路等の高容量のコンデンサを用いる回路に好ましく用いることができ、これらの回路は、パソコン、サーバー、カメラ、ゲーム機、DVD、AV機器、携帯電話等のデジタル機器や各種電源等の電子機器に利用可能である。本発明で製造されたコンデンサは実装後の漏れ電流の上昇が少ないことから、これを用いることにより初期不良の少ない電子回路及び電子機器を得ることができる。

25

5

10

15

20

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の具体例についてさらに詳細に説明するが、以下の例により本発明は限定されるものではない。

誘電体層の電気的な劣化の具合を判断するための漏れ電流(LC)値は、表面に誘電体層が形成された導電体を 0.1%燐酸水溶液 (導電体がアルミニウム以外の場合) または 20% アジピン酸アンモニウム水溶液 (導電体がアルムニウムの場合) からなる電解液に漬け、白金からなる外部電極との間に 16 V (導電体がアルミニウム以外の場合) または 7 V (導電体がアルムニウムの場合) を印加し室温で 1分の値とした。

本発明で使用される、誘電体層に付着された複数の微小接触物の付着量は、 SEM (Scanning Electron Microscope) 写真で誘電体層と微小接触物の面積比から計算した。

誘電体層に対する半導体層の被覆率は、半導体層の代わりに電解液(30% 硫酸水溶液(導電体がアルミニウム以外の場合)または30%アジピン酸アンモニウム水溶液(導電体がアルミニウムの場合))を他方の電極として求めた容量を100%とした相対値である。

作製したコンデンサの半田実装条件は、260 \mathbb{C} $\mathbb{$

20 実施例1:

15

25

CV(容量と化成電圧との積)8万/gのタンタル粉を 0.12 g使用して、大きさ $4.0 \times 3.2 \times 1.7$ mmの焼結体を作製した(焼結温度 1340°C,焼結時間 30分、焼結体密度 5.5 g/c m³、T a リード線 0.29mm ϕ)。該焼結体を 0.1% 燐酸水溶液中にリード線の一部を除いて浸漬し、負極のT a 板電極との間に 2 0 Vを印加し、80°Cで3時間化成し、T a $_2$ O $_5$ からなる誘電体層を形成した。この焼結体を、30%硫酸水溶液を沸騰させて得た硫酸を含む水蒸気

中に5時間放置し、誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製した。微小欠陥部を有する誘電体層のLC値は、20μA/m²であった。

ついで焼結体を10%酢酸鉛水溶液に漬け、焼結体側を陽極にし、別途用意した負極の白金電極との間に16Vの電圧を室温で24時間印加し二酸化鉛を主成分とする半導体層を形成した。引き上げ洗浄乾燥した後、0.1%酢酸水溶液中でこの焼結体を陽極とし、白金電極を陰極として、80%、30分間、<math>16Vの電圧を印加することにより、誘電体層の微小な欠陥を修復し、LC値を 20μ A/m²にした。前記半導体形成と修復作業を4回繰り返した後(4回目はLC値が 7μ A/素子となるまで電圧を印加した)、水洗浄乾燥し、他方の電極である半導体層を形成した。さらにカーボンペースト、銀ペーストを順次積層した。

別途用意した、表面に錫メッキしたリードフレームの両凸部の陽極側に焼結体のリード線を載置し、陰極側に焼結体の銀ペースト側を載置し、前者はスポット溶接で、後者は銀ペーストで接続した。その後、エポキシ樹脂でリードフレームの一部を除いて封口し(リードフレームは、封口した樹脂外の所定場所で切断された後折り曲げ加工されている)、大きさ 7.3×4.3×2.8mmのチップ型コンデンサを作製した。

実施例2~6および比較例1:

20 実施例1で硫酸を含む水蒸気中での放置時間を延長することにより、初期 のL C値を実施例2、3、4、5、6、比較例1の順に、40、80、10 0、200、400、600 μ A/m²にした以外は実施例1と同様にしてコンデンサを作製した。

25 実施例7:

10

15

実施例1で硫酸溶液の代わりに、硫酸と硝酸が1対1の混合物(各20%

水溶液)を用いたことと、初期の $LC値を12\mu$ A/m²にして最終の $LC値を5\mu$ A/素子にしたこと以外は実施例1と同様にしてコンデンサを作製した。

5 実施例8:

CV6.5万/gの酸化ニオブ粉を0.15g使用して、大きさ4.1×3.4×1.8mm の焼結体を作製した (焼結温度 1620℃, 焼結時間 3 0 分、焼結体密度 6.0 g/ c m³、N b リード線 0.29mmφ)。この焼結体を 0.1%燐酸水溶液中にリー ド線の一部を除いて浸漬し、負極のTa板電極との間に20Vを印加し、8 10 O℃で3時間化成し、Nb,O₅からなる誘電体層を形成した。この焼結体を、 窒素ガスで10%に薄めた塩素ガス中に20℃で7時間放置し、誘電体層に 電気的な微小欠陥部分を作製した。微小欠陥部を有する誘電体層のLC値は、 9 μ A/m²であった。ついで該焼結体を、0.2%エチレンジオキシチオフェ ンと 0.1Mアンソラキノンスルホン酸とが入った水溶液に漬け、 室温で負極の 白金電極との間に16Vの電圧を24時間印加し、エチレンジオキシチオフ 15 エンポリマーを主成分とする半導体層を形成した。引き上げ洗浄乾燥した後、 0.1%酢酸水溶液中でこの焼結体を陽極とし、白金電極を陰極として、80℃、 30分間、16Vの電圧を印加することにより、誘電体層の微小な欠陥を修 復し、LC値を9μA/m²にした。前記半導体形成と修復作業を6回繰り返 20 した後(6回目はLC値が 10μ A/素子となるまで電圧を印加した)、水 洗浄乾燥し、他方の電極である半導体層を形成した。その後実施例1で記載 したようにカーボンペースト、銀ペーストを順次積層しチップコンデンサを 作製した。

25 実施例9:

8 V化成で125 μ F / c m²のアルミニウム化成箔 (厚さ 0.1mm) から

6.0×3.3mmの小片を複数枚切り出し、4.1×3.3mmの部分を20%アジピン 酸アンモニウム水溶液中80℃で30分再化成した。その後化成箔に窒素ガ スで5%に薄めた塩素ガス中に20℃で3時間放置し、誘電体層に電気的な 微小欠陥部分を作製した。微小欠陥部を有する誘電体層のLC値は、9 μA /m²であった。ついで化成箔を、0.2%エチレンジオキシチオフェンと 0.1M アンソラキノンスルホン酸とが入った水溶液に漬け、室温で負極の白金電極 との間に7Vの電圧を24時間印加し、エチレンジオキシチオフェンポリマ 一を主成分とする半導体層を形成した。引き上げ洗浄乾燥した後、0.1%酢酸 水溶液中でこの化成箔を陽極とし、白金電極を陰極として、80℃、1.5時間、 5.5 Vの電圧を印加することにより、誘電体層の微小な欠陥を修復し、LC値 10 を4 µ A/m²にした。前記半導体形成と修復作業を4回繰り返した後(4回 目はL C値が 2 μ A / 素子となるまで電圧を印加した)、水洗浄乾燥し、他 方の電極である半導体層を形成した。その後実施例に記載したようにカーボ ンペースト、銀ペーストを半導体層上に順次積層した後、そのような素子を 6枚方向を揃えて用意し、銀ペースト側を銀ペーストで固化し一体化した。 15 さらに実施例1と同様にしてリードフレームに載置しエポキシ樹脂で封口し てチップコンデンサを作製した。

実施例10:

CV8.2万/gの一部室化したニオブ粉(窒素量1万ppm)を0.08g使用して、大きさ4.0×3.4×1.7mmの焼結体を作製した(焼結温度1320℃,焼結時間30分、焼結体密度3.5g/cm³、Nbリード線0.29mmφ)。焼結体を0.1%燐酸水溶液中にリード線の一部を除いて浸漬し、負極のTa板電極との間に20Vを印加し、80℃で3時間化成し、Nb₂O₅からなる誘電体層を形成した。この焼結体を20%モリブデン酸ナトリウム水溶液と10%水素化ホウ素ナトリウム水溶液とに交互に浸漬することを30回繰り返すこと

により誘電体層上に二酸化モリブデンを主成分とする複数の微小接触物を付着させた。SEM観察によると該微小接触物は、誘電体層のおおよそ15%を覆っていた。誘電体層に複数の微小接触物を付着させることにより、誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製した。微小欠陥部を有する誘電体層のLC値は、 15μ A/m²であった。次いで、焼結体を0.5%ピロールと0.1Mアンソラキノンスルホン酸とが入った10%アルコール水溶液に漬け、室温で負極の白金電極との間に16 Vの電圧を24時間印加し、ピロールポリマーを主成分とする半導体層を形成した。引き上げ洗浄乾燥した後、0.1%酢酸水溶液中で誘電体層の微小な欠陥を修復し、L C値を 15μ A/m²にした。前記半導体形成と修復作業を6回繰り返した後(6回目はL C値が 8μ A/素子となるまで電圧を印加した)、水洗浄乾燥し、他方の電極である半導体層を形成した。その後実施例 1 に記載したようにカーボンペースト、銀ペーストを順次積層しチップコンデンサを作製した。

15 実施例11:

5

10

20

実施例10で、誘電体層に付着させる複数の微小接触物として二酸化モリブデンの代わりに、焼結体を0.2%エチレンジオキシチオヘン水溶液と30% 過酸化水素水溶液とに交互に浸漬することを繰り返すことによって得たエチレンジオキシチオヘンポリマーとした以外は実施例10と同様にしてコンデンサを作製した。SEM観察によると該微小接触物は誘電体層のおおよそ20%を覆っていた。なお、本実施例では、前記半導体形成と修復作業を6回繰り返した後の最終のLC値は12μA/素子であった。

比較例2:

25 実施例1で硫酸を含む水蒸気で処理を行わなかった以外は実施例1と同様 にしてコンデンサを作製した。半導体層の形成時間は、実施例1と同様に全

部で96時間とした。

比較例3:

比較例2で半導体層の形成時間を全部で200時間とした以外は比較例2 5 と同様にしてコンデンサを作製した。

以上の実施例 $1 \sim 11$ 及び比較例 $1 \sim 3$ で作製したコンデンサの性能を表 1にまとめた。

		,				
		容量	被覆率	ESR	LC	実装後LC
		(μF)	(%)	(Ω)	(μA)	(μA)
	·			(at 100kHZ)	(at 4V)	(at 4V)
	1	470	98	18	8	9
	2	465	97	17	7	11
	3	471	98	19	10	12
	4	460	96	23	12	16
実	5	444	93	26	17	21
施例	6	431	90	33	18	22
	7	467	97	20	9	1.1
	8	470	98	18	22	38
	9	95	94	16	2	3
	10	318	97	32	27	39
	11	317	97	30	29	40
比較短	1	325	68	46	42	83
	2	370	77	36	16	31
例	3	468	97	22	46	98

表 1

10 実施例1~6と比較例1を比較すると、誘電体層の電気的な劣化を行って L C値を500μA/導電体の表面積m²以下にしておくと半導体層の被覆 率が大きくなり、また作製したコンデンサのL C値が良好になることがわかる。また、実施例1と比較例2を比較すると、誘電体層に電気的な微小欠陥 部分を作製した後に、通電手法により前記半導体層を誘電体層上に形成する ことにより、相対的に短時間で、半導体層の被覆率が上昇することがわかる。

さらに実施例1と比較例3を比較すると、誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製した後に、通電手法により前記半導体層を誘電体層上に形成するという本願の手法をとることにより、半導体層形成時間が短くなるとともに、実 装後のLCの絶対値が小さくなることがわかる。

5

10

産業上の利用可能性

本発明は一方の電極表面の誘電体層に電気的な微小欠陥部分を作製した後に、その上に他方の電極となる半導体層を形成するコンデンサの製造方法を提供したものであり、本発明の方法によれば容量出現率が良好で、低ESRで信頼性のあるコンデンサを得ることができる。

請求の範囲

- 1. 表面に誘電体層を形成した導電体を一方の電極とし、半導体層を他方の電極としたコンデンサの製造方法において、前記誘電体層に電気的な微小 欠陥部分を導電体表面積当りの漏れ電流値が500μA/m²以下となるように作製した後に、通電手法により前記半導体層を誘電体層上に形成することを特徴とするコンデンサの製造方法。
- 2. 導電体が、金属、無機半導体、有機半導体およびカーボンから選ばれ 10 る少なくとも1種ある請求の範囲1に記載のコンデンサの製造方法。
 - 3. 導電体が、金属、無機半導体、有機半導体およびカーボンから選ばれる少なくとも1種の導電体を表層に有する積層体である請求の範囲1に記載のコンデンサの製造方法。

15

- 4. 半導体が、有機半導体および無機半導体から選ばれる少なくとも1種の半導体である請求の範囲1に記載のコンデンサの製造方法。
- 5. 誘電体が、金属酸化物および高分子から選ばれる少なくとも1種の誘 20 電体である請求の範囲1に記載のコンデンサの製造方法。
 - 6. 金属酸化物が、金属元素を有する導電体を化成することによって得られる金属酸化物である請求の範囲 5 に記載のコンデンサの製造方法。
- 25 7. 誘電体層に形成する電気的な微小欠陥部分を、表面に誘電体層を形成 した導電体をその誘電体層の腐食性気体または腐食性液体に接触させること

によって作製する請求の範囲1に記載のコンデンサの製造方法。

8. 腐食性気体が、ハロゲンガス、または酸あるいはアルカリ成分を含む水蒸気、空気、窒素あるいはアルゴンガスである請求の範囲7に記載のコンデンサの製造方法。

9. 腐食性液体が、水または有機溶液に、ハロゲン成分、酸あるいはアルカリ成分を含有させた溶液である請求の範囲7に記載のコンデンサの製造方法。

10

5

- 10. 誘電体層に形成する電気的な微小欠陥部分を、表面に誘電体層を形成した導電体に微小接触物を付着させることによって作製する請求の範囲1記載のコンデンサの製造方法。
- 15 11. 微小接触物が、金属酸化物、塩、遷移元素を含む無機化合物、遷移 元素を含む有機化合物、および高分子化合物から選ばれる少なくとも1種で ある請求の範囲10に記載のコンデンサの製造方法。
- 12. 有機半導体が、ベンゾピロリン4量体とクロラニルからなる有機半 20 導体、テトラチオテトラセンを主成分とする有機半導体、テトラシアノキノ ジメタンを主成分とする有機半導体、下記一般式(1)または(2)

$$\begin{bmatrix}
R^1 & R^2 \\
X & X \\
I_5 & R^5
\end{bmatrix}$$
(1)
$$\begin{bmatrix}
R^1 & R^2 \\
X & X \\
I_5 & R^5
\end{bmatrix}$$

(式中、 $R^1 \sim R^4$ は水素原子、炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基または炭素数 $1 \sim 6$ のアルコキシ基を表わし、これらは互いに同一であっても相違してもよく、Xは酸素、イオウまたは窒素原子を表わし、 R^5 はXが窒素原子のときのみ存在して水素原子または炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基を表わし、 R^1 と R^2 及び R^3 と R^4 は、互いに結合して環状になっていてもよい。)

で示される繰り返し単位を含む高分子にドーパントをドープした電導性高分子を主成分とした有機半導体から選択される少なくとも1種である請求の範囲4に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

10

13. 一般式(1)で示される繰り返し単位を含む高分子が、下記一般式(3)

$$\begin{bmatrix}
R^6O & OR^7 \\
S & & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& &$$

(式中、R⁶及びR⁷は、各々独立して水素原子、炭素数1~6の直鎖状もし 15 くは分岐状の飽和もしくは不飽和のアルキル基、または該アルキル基が互い に任意の位置で結合して、2つの酸素元素を含む少なくとも1つ以上の5~

7員環の飽和炭化水素の環状構造を形成する置換基を表わし、前記環状構造 は置換されていてもよいビニレン結合、または置換されていてもよいフェニ レン構造を含んでいてもよい。)

で示される構造単位を繰り返し単位として含む高分子である請求の範囲12 に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

14. 高分子が、ポリアニリン、ポリオキシフェニレン、ポリフェニレン サルファイド、ポリチオフェン、ポリフラン、ポリピロール、ポリメチルピロール、及びこれらの置換誘導体及び共重合体から選択される請求の範囲1 2に記載の固体電解コンデンサの製造方法。

10

- 15. 高分子が、ポリ(3,4ーエチレンジオキシチオフェン)である請求の範囲14に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
- 15 16. 無機半導体が、二酸化モリブデン、二酸化タングステン、二酸化鉛、 及び二酸化マンガンから選ばれる少なくとも1種の化合物である請求の範囲 4に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
- 17. 半導体の電導度が10⁻²~10³S/cmの範囲である請求の範囲1 20 に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
 - 18. 請求の範囲1乃至17のいずれかに記載の製造方法で作製されたコンデンサ。
- 25 19. 請求の範囲18に記載のコンデンサを使用した電子回路。

20. 請求の範囲18に記載のコンデンサを使用した電子機器。

• • •

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

A CLASSIE	CATION OF SITHEOT MATTER	PC1/JP	2004/001235	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01G9/028, 9/032, 9/04, 4/10, 4/14				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SE	·			
Minimum docur	mentation searched (classification system followed by	classification symbols)		
int.Ci	H01G9/028, 9/032, 9/04, 4/10), 4/14		
	·	•		
Documentation	searched other than minimum documentation to the ex	tent that such documents are included in the		
		oroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004	
L • •		itsuyo Shinan Toroku Koho	1996–2004	
Electronic data t	pase consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search te	erms used)	
	•			
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· ·		
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.	
. A	JP 11-340102 A (Matsushita I	Electric Industrial	1-20	
	Co., Ltd.), 10 December, 1999 (10.12.99)			
	Tables 1, 2, 3, 4	,	•	
	(Family: none)			
	-			
A	JP 64-21913 A (Nippon Chemi-	-Con Corp.),	2,4-11	
	25 January, 1989 (25.01.89), Full text; all drawings			
	(Family: none)			
	-			
A	JP 2002-93666 A (Showa Denko	Kabushiki Kaisha),	12-20	
	29 March, 2002 (29.03.02),			
	Claims; Par. Nos. [0060], [00 (Family: none)	162]		
	(2 dail 2 g · Holle)			
		İ		
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categ "A" document de	ories of cited documents:	"I" later document published after the inte	mational filing date or priority	
to be of parti	fining the general state of the art which is not considered cular relevance	date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	tion but cited to understand	
"E" earlier applic	ation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the c	aimed invention cannot be	
"L" document wi	nich may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	ered to involve an inventive	
cited to esta	blish the publication date of another citation or other (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cl	aimed invention cannot be	
"O" document ref	erring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive s combined with one or more other such	tep when the document is	
"P" document pu	blished prior to the international filing date but later than	being obvious to a person skilled in the	art .	
the priority date claimed "&" document member of the same patent family				
Date of the actual	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			
27 April, 2004 (27.04.04) 18 May, 2004 (18.05.04)				
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer				
Japanese Patent Office				
Facsimile No.	Patent provided by Sughrue Mion,	PLLC - http://www.sughrue.com		
	(second sheet) (Innuani 2004)	reiepnone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/001235

		PCT/JP2	004/001235
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	Relevant to claim No.	
A	JP 2000-232033 A (Matsushita Electric In Co., Ltd.), 22 August, 2000 (22.08.00), Claims (Family: none)	dustrial	
A	JP 1-175714 A (Matsushita Electric Indus Co., Ltd.), 12 July, 1989 (12.07.89), Claims; drawings (Family: none)	trial	3
		·	
	·		
	Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sugh	rue.com	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

A. 発明の	風する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int	. Cl' H01G 9/028, 9/032	, 9/04, 4/10, 4/14		
B. 調査を				
	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
•				
Int	. Cl' H01G 9/028, 9/032	, 9/04, 4/10, 4/14		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		·	
日本国	実用新案公報 1922-1996年			
日本国	公開実用新案公報 1971-2004年 登録実用新案公報 1994-2004年			
日本国:	登録美用新案公報 1994-2004年 実用新案登録公報 1996-2004年			
	2004年			
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称	、調査に使用した用語)		
		•		
C. 関連す	ると認められる文献			
引用文献の			関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号	
A	JP 11-340102 A (松	下電器産業株式会社)	1 - 20	
	1999. 12. 10, 【表1】,	【表 2 】, 【表 3 】, 【表 4 】		
	(ファミリーなし)	•		
· A	JP 64-21913 A (日本	ケミコン株式会社)	2.4-11	
	1989.1.25,全文全図 (フ	アミリーなし)	-,	
A	JP 2002-93666 A (昭和電工株式会社)	12-20	
	2002. 3. 29, 【特許請求の	範囲】、【0060】、【00		
	62】 (ファミリーなし)			
X C欄の続き	X C欄の続きにも文献が列挙されている。			
* 引用文献の		の日の後に公表された文献		
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって	
もの 「C、EMACUS		出願と矛盾するものではなく、タ		
「L」国际口組	頁日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの	の理解のために引用するもの	leader-to-the way and more	
「L」優先権主	E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、 i の新規性又は進歩性がないと考え		
日若しく	(は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当		
文献(理	里由を付す)	上の文献との、当業者にとって自	目明である組合せに	
「ロ」口頭にし	る別示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	5もの	
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了	国際調査を完了した日 27.04.2004 国際調査報告の発送日 18.5.2004			
	27.04.2004	10. 0.	2 004	
国政部未提申 -	A Charter to the			
	0名称及びあて先 同特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	5R 7924	
14E	B便番号100-8915	大澤・孝次	 	
	第千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3565	

C(続き).	関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
A	JP 2000-232033 A (松下電器産業株式会社) 2000.8.22, 【特許請求の範囲】 (ファミリーなし)	5			
A	JP 1-175714 A (松下電器産業株式会社) 1989.7.12,特許請求の範囲及び図 (ファミリーなし)	3			
,					
		·			
		·			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
. •	·				
	•				